Prénom NOM1, Prénom NOM2,…

1 AFFILIATION  
Adresse postale, Pays  
prenom.nom@adresse.ca

2 AFFILIATION  
Adresse postale, Pays

prenom.nom@adresse.fr

CIGI 2011  
Instructions aux auteurs

*Résumé* - Ce document définit la mise en page attendue pour une communication soumise à CIGI 2011.

Le résumé ne devra pas excéder 200 mots et sera proposé en français et en anglais.

*Abstract* - Abstract in English

*Mots clés* - (5 au maximum) auteurs, instructions, français.

*Keywords* - Keywords in English.

# Introduction- Style Premier Titre 1

Ce document décrit les instructions pour la mise en forme des communications soumises à CIGI2011.

Merci de les respecter scrupuleusement pour réaliser votre article, ceci facilitera à la fois la lecture des rapporteurs et la mise en page finale des actes.

Le style utilisé est précisé pour chaque partie du document.

# Document - Style Titre 1- Suivant

## Utilisation des styles - Style Titre 2

Les principaux styles utilisés dans cet exemple sont pré-définis : pour les afficher, sélectionnez "Format/Styles et mise en forme". Style Texte.

## Niveaux de parties

Vous pouvez utiliser trois niveaux de plan : Titre 1, 2 et 3

### Troisième niveau - Style Titre 3

Ceci est un troisième niveau de plan.

### Troisième niveau

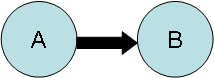
Deuxième partie du troisième niveau.

## Spécificités du document

1. Format A4 (210x297 mm, ou 596x842 points). Style Enumération
2. 6 pages minimum, 8 pages maximum.
3. Ni en-têtes ni pieds de page, ni notes de bas de page, ni numérotation.
4. Equilibrez les colonnes de la dernière page.
5. Envoi en format pdf (2 Mo maximum).

Les figures seront appelées dans le texte et insérées comme suit (Figure 1).

Si vous souhaitez insérer une figure sur l'ensemble des deux colonnes, utilisez deux sauts de sections pour passer en un colonne. Dans ce cas, pour éviter les problèmes de continuité des colonnes, la figure devra obligatoirement figurer en haut ou en bas de la page.



**Figure 1. Style Légende Figure**

Les tableaux seront insérés comme suit.

**Tableau 1. Style Légende Tableau**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| résultat | 100 | 150 | 120 | 130 |

Les références seront appelées dans le texte des manières suivantes :

- un auteur [Tan, 2001],

- deux auteurs [Terzi et Cavalieri, 2004],

- trois auteurs et plus [Chan et al., 2004].

Des exemples de références d'articles, d'ouvrages et de communications dans des conférences sont donnés dans la partie 6.

# Envoi de l’article

Lorsque l'article sera mis en forme, vous nous le transmettrez par la procédure électronique que vous trouverez sur le site du congrès. L’article doit impérativement être soumis en format pdf. En cas de non respect des instructions, il sera demandé aux auteurs de re-soumettre leur article.

# Conclusion

Le comité d’organisation espère que vous ne rencontrerez pas de problèmes lors de l’utilisation de ce fichier d'instructions et vous remercie de l'avoir lu.

# Remerciements

Le comité d’organisation vous remercie, par avance, de votre compréhension et des efforts que vous fournirez pour cette rédaction.

# Références

Chan, F.T.S., Chung, S.H., Wadhwa, S., (2004) A heuristic methodology for order distribution in a demand driven collaborative supply chain. International Journal of Production Research, 42(1), pp. 1-19.

Kjell A., Conrad L., (1997) Design for disassembly - Computer aid for separating surfaces and sorting borders. *International Conference on Engineering Design - ICED'97*, Tampere, Finlande, 19-21 Août.

Stadtler, H., Kilger, C., (Eds.), (2005) Supply Chain Management and Advanced Planning, 3rd Ed., Springer: Berlin.

Stock, G.N., Greis, N.P., Kasarda, J.D., (1998) Logistics, strategy and structure. A conceptual framework, International *Journal of Operations & Production Management*, 18(1), pp. 37-52

Tan, K.C., (2001) A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), pp. 39-48.

Terzi, S., Cavalieri, S., (2004) Simulation in the supply chain context: a survey. Computers in Industry, 53(1), pp. 3-16.